

一般社団法人 表面技術協会

将来めつき技術検討部会 第 58 回例会 開催のご案内

日時 : 2024 年 11 月 27 日 (水) 13:00~17:15

場所 : TKP 市ヶ谷カンファレンスセンターと ZOOM によるハイブリッド開催
TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター 4F カンファレンスルーム 4B
(新宿区市谷八幡町 8 番地 TKP 市ヶ谷ビル)

テーマ「日本の半導体—得意を活かす生き残り戦略!—」

13:00~14:00

「日本の復活に欠かせない半導体市場の最新動向(仮題)」

セミコンポータル 津田 建二

14:00~15:00

「MOSFET、小さく、薄く、細くな(仮題)」

産業技術総合研究所 松木 武雄

-----15:00~15:15 休憩-----

15:15~16:15

「磁気抵抗メモリ(MRAM)技術の概要(仮題)」

関東学院大学 笠井 直記

16:15~17:15

「チップレット集積の最新動向と課題、今後への期待(仮題)」

ニシダエレクトロニクス実装支援 西田 秀行

参加費 : 部会員、幹事、公的機関(経産省・NEDO) : 無料

表協会員 : 5 千円(学生 2 千円)

協賛団体会員 : 5 千円(学生 2 千円)

協賛団体 : 電気化学会、エレクトロニクス実装学会、日本電子回路工業会、C-net、
全国鍍金工業組合連合会、表面処理機材工業会

一般 : 1 万円(学生 5 千円)

定員 : 100 名 (定員になり次第締め切り)

申込先・問合せ先 : (一社)表面技術協会 将来めつき技術検討部会 事務局

(〒101-0041 東京都千代田区神田岩本町 4 番地 9)

電話 : 03-3252-3286 FAX : 03-3252-3288

e-mail : info@sfj.or.jp

参加申し込みは、上記あてに、電子メールまたは FAX で、参加者 1 名につきそれぞれ、

(1)氏名、(2)所属、(3)会員種別(部会会員、表協会員、協賛団体会員、一般、学生)、

(4)電子メールアドレス、(5)住所を御記載ください。